# 第四章 标符试译

另外,本书第二、三、五各章的练习和训练都没有附答案.这是因为矢波日语的基本方法完全包含于矢波总句之中,而总句又反反复复地说明好几遍,所以,能融会贯通矢波总句,也就掌握的文章比较起来很简单,第五章的教学训练,又有教师讲解并且可以解答学习者的疑难问题,所以附答案徒占篇幅,没有多大意义。在这种情况下,第四章就可做为自学者的练习题,标符、原文、汉译三位一体,使用起来极其方便。

由于笔者不懂所译文章的专业或者是所涉及的专业,所以译文自然难免有贻笑大方之处;另外,为了向学习者演示矢波日语的方法,遵守矢波日语的原则,通篇都用直译,自然有很多意译最好而不便追随之处。但是,这种笔者学识之不足与矢波日语方法之约束,还不至于影响学习者用矢波方法理解日语,更不妨碍理解之后把译文修改成精金美玉。

# 一、工科文章的标符试译

電子ビームの高エネルギー加工への応用 岩田 篤 电子束向高能加工的应用 岩田 笃

# はじめに 升头

①機械・電子部品類の加工や表面改質等の材料処理の分野で、①在机械、电子部件类的加工和表面改质等的材料处理的领域、

電子ビームの用途として最も多数のは溶接である。②日本にお 作为电子束的用途, 最多 的 是焊接。 ②在日本

ける電子ビーム加工のうち,溶接の割合は9割以上と思**われる**. 的电子束 加工 中, 解焊接的比例 认为是 超过9成。

③電子ビーム溶接の最大の特徴は、他の溶接法と比べて、溶け ③电子束 焊接的最大 特征、 和其他焊接法相比、 融合

ンピスで溶接 ることが可能である。 用1次通过法 可以焊接。

①電子ビーム穴あけ、表面改質も実用化されている.

①电子束 开孔、 表面改质也实用化

①加工という範ちゅうに入れるかどうか疑問であるが、電子 ①是否纳入所谓加工的范畴 还是疑问,但 作

ビーム溶解として、高融点材料や、チタン等の酸化されやすい 为电子束溶解, ↑高融点材料 和 钛等

金属の精錬にも用いられている。 容易氧化的金属的精炼。

②発生する材料の蒸気を利

②也有利用产生的材料蒸气

用した電子ビーム蒸著法もある. ③また, 電子ビームキュアリ 的电子束 蒸镀法。

③此外,作为电子束硬化

ングとして、重合、架橋などの電子ビームがもつ化学的な効果 ↑重合、架桥等 的电子束 也用于利用 具有的

を利用した印刷や塗装後の硬化にも用いるが、あるいは滅菌な 化学效果的印刷和涂装后的硬化, 也用于

どにも用いられている。 ④これらについてはここではふれない。 灭菌等。 ④关于这些 在这里 不涉及。

①加工分野で用いられるのは、普通、数十 keV から数 ①在加工领域使用 的,一般C↑ A↑从数十keV到

百 keV 程度のエネルギーを持己,数 kW から数百 kW のパ A 具有数百 keV 左右的能量、B↑从数 kW 到 C 是 B 具有

ワーをもった電子ビームである。②しかし、近年、数 数百 kW 的功率的电子束。 ②但是,

MeV より高いエネルギーをもった電子ビームの材料処理への 能比数 MeV 具有 高的能量的电子束 也进行关于

応用に関する研究も行われている 对材料处理的应用的研究。

①このような用途向け電子ビームの発生機は,1960年ごろに 的发生机,在1960年前后 ①面向这样的用途, 电子束

ドイツとフランスにおいて開発された 开发在德国和法国。

①第6回電子ビームとレーザによる溶接,溶解に関する国際 ①↑第6次 在 关于通过电子束和激光进行的焊接、溶解的

会議において、ドイツ、ロシア、日本の関係者の共著で40 Years 国际会议上, 由德国、俄罗斯、日本的有关学者共同执笔完成

of electron beam welding and material processing という発表がな 了 40 Years of electron beam welding and material processing 的

され、その時点までの電子ビーム加工の開発の歴史と使われ方 发表, 成为那一時刻之前的电子東加工的开发历史和使用方法

の良きサマリーとなっている。②それによれば、西ヨーロッパ、 的优秀的概括。②据此, 1 西欧、包括俄罗斯的东欧、

ロシアを含む東ヨーロッパ、日本、アメリカの各地域で、これ 日本、美国的各地区

までにそれぞれ 1000 台以上の電子ビーム溶接機が出荷され, 在过去 各自 发货 1000 台以上的 电子束焊接机,

日本ではそのうち600台以上稼動していると推定されている 在日本 推定为运转其中 600 台以上。

# 2. 電子ピーム加工の種類と特徴 2. 电子束加工的种类和特征

## 2.1 電子ピーム溶接

- 2.1 电子束焊接
- 2.1.1 深溶け込み
- 2.1.1 深融合
- ①電子ビーム溶接において、電子ビームは材料を溶かため ①在电子束 焊接中、 电子束 作为为了熔解材
- の熱源としてはたらいている.②熱源として見た場合,特徴料的热源 而工作。 ②作为热源看的时候,作为特征,
- としては、 微小な領域に、 時間的、 空間的に高密度なエネ 一般在微小的领域, 在时间、空间方面把高密度的能量, 往往
- ルギーを、制御性よく投入できることがある。 可以控制性能良好地投入。
- ①電子ビームのパワー密度が十分高度と、電子ビーム照射点①配电子束的功率密度、如果很高、那么溶融、气化电子
- の材料は溶融・気化**2**, その蒸気圧と溶融物の重量, 表面張力 東照射点的材料, 因 其蒸气压和熔融物的重量、表面张力
- ②のバランスから穴が形成 ②電子ビームは、さらにそ 的平衡 形成孔。 ②配电子東 进一步 因为
- の穴の底部に照射 ので、穴は深いなり、ついには溶融 照射到该孔的底部、 所以 孔 变深, 最后 形成

た材料に囲まれた細く深い穴が形成される。 ③これを電子ビー 包围于熔融 的材料的细而深的孔。 ③把这叫作通过

ば、たとえばレーザビームなどでもこの現象は発生**が**が、電 例如 用激光束等、(那么)也 产生这种现象、 但

子ビームによる深溶け込みは他の熱源と比較格段に深い。 通过电子束进行的 深融合,和其它热源相比,特别深。

- ①深溶け込み状態で電子ビーム, または照射である材 ①在深融合 状态, 10世电子東 或者照射 的材
- 料をビームと鉛直な面内で移動です。は、前方で新たと材料を料かれます。 料理和射束在铅直的面内如果移动,那么在前方重新熔融材料,
- ②2つの材料の突き合わせ面にビームを走まれば、溶接され ②流在2种材料的结合面 如果 移动射束,那么就能焊接。
- ることとで、③電子ビームによる深溶け込みが細ぐ深いとと ③↑通过电子束进行的深融合 因为 知而深,
- から、幅の狭い深い溶接部が得れる。④これは従来のアーク 所以 能得到幅度狭而深的焊接部。 ④这 比用以往的电弧

画期的な技術であった. ⑤現在, 実用的には, 鋼材で.200mm 是划时代的技术。 ⑤现在, 在实用方面, 用钢材可以

程度の溶接深さが得られる. 得到 200mm 左右的焊接深度。

- ①溶接幅は、狭ければ溶接される材料への熱影響が少なく
- ① 焊接幅度如果窄,那么对焊接的材料的热影响就变小,

なり溶接ひずみが軽減されるが、溶接の目はずれを起こす可能 能減轻焊接变形, 但解焊接缝 引起 偏移 的可能

性も高なる。②そのため、極端に狭い溶接部は通常用であれ 性也变大(高)。② 因此、极端 窄的焊接部 一般

ない.

不能使用。

①電子ビームの深溶け込みは、以上のような利点をもつが、 ①电子束 的深融合 具有如上 的利点, 但

同時に欠点として、材料に含むなどの理由から溶接部 在同时作为缺点、 由于包含于材料 的等 原因,在焊接部

で発生するガスが外部に抜けにくと、凝固時に空洞となって残 产生的气体 难以逃到外部, 在凝固时变成空洞而留下, り、ポロシティと呼**はれ**る溶接欠陥を発生**さま**る原因ともなる. 也成为产生称为多孔性的焊接缺陷 的原因。

①なお、深溶け込みを起こない低いパワー密度でビームを ①此外、用不引起深融合 的低 功率 密度 照射射束

照射しても材料の一部を溶力したができ、アーク溶接などと 也能熔化材料的一部分, 和 电弧 焊接等

同様のお椀型の溶融部ができる. ②用途によってはこのような 形成同样的杯型熔融部。 ②根据用途(不同)也有使用

電子ビーム溶接が用**がられる**こともある。 这样的电子束焊接。

- 2.1.2 その他の特徴
- 2.1.2 其他特征

①電子ビーム溶接のその他の特徴としては、投入パワーの制 ①作为电子束焊接的其他 特征, 🌃 投入功率的控制在

御が電気的に高精度かつ高速に行**さ**えるので、極薄の材料や、 电气方面 因为 能高精度并且高速进行,所以极薄的材料和

熱影響を嫌う部品近くの溶接なども可能 がある. ②有名 讨厌热影响的部件附近的焊接等 也有可能。 ②作为有

な例として、かみそりの刃を鋼の厚板に立て溶接をたものが 名的例子, 採把剃刀的刀片树立在钢的厚板上 有 焊接的

ある. 例子。

> ①荷電粒子のビームなので電磁界で偏向を配られる. ②高速 ①因为是荷电粒子的射束, 所以在电磁场偏向。

に偏向振動させると実質的にビーム径を大きした効果を持 使之高速偏向振动,那么实质上露把射束径具有使之变大的

たり、電子ビームが複数本ある。 
なのような効果を出せる 效果,或者 常电子束 能产生 像有多数条的效果。

③電子ビーム溶接においては、円偏向をかけることで、前述の 通过加以圆偏向的方法, 能减少像 ③在电子束焊接中,

ポロシテイのような欠陥を減少となられる。 ④また、円周溶接 ④此外, 在圆周焊 的缺陷。 前述的多孔性

時に、高速偏向を用機で円周上の4点を同時に溶接機ることで、 接时,使用高速偏向 而 用同时焊接圆周上4点的方法,

溶接によって生じる応力を均衡をなる。溶接ひずみを低減する 麗均衡因为焊接而产生的应力, 能 减少焊接形变。

ができる.

①溶接できる材料はほとんどすべての金属材料であり、異種

①能焊接 的材料 几乎 是所有的金属材料, 不同种金

金属の溶接性も優別でいる。金属間化合物の生成により割れが 属的焊接性 也优秀, 通过金属间化合物的产生 出现裂缝

入るで接合できないといった材料の組み合む地以外は溶接可 的材料组合 而不能结合 能である。②非金属材料においても一部溶接できるものがある。 ②关于非金属材料 ①さらに、酸化や窒化の少量い高品質な溶接という特徴が ①特別是 具有所谓氧化和氮化少的高品质焊接 ある. ②これは、通常、真空中で溶接とれるととに起因する. 一般↑在真空中「起因于」 焊接。 ③電子ビームが空気を構成器る分子と衝突して散乱。ため, 与构成空气 的分子 因为 冲突而散射,所以 真空中で取り扱うとなが必要である。 ④このことは、反面、溶 ④这一特点,(从)反面 ↑在真空中 需要 处理。 接続でる材料の寸法を制限で、ハンドリングを難しのし、排気 变难, 使处理 限制焊接的材料的尺寸, 時間が必要となってタクトタイムを増大されるという欠点と 的缺点。 也成为增大生产节拍 需要排气时间, もなる. ①また、電子ビームから材料へのエネルギー移行の効率は高 转移的效率高, 向材料的能量

①此外,从电子束

 材料の表面粗さなどの表面状態の影響も小さい。 材料 表面粗糙度等的表面状态的影响也小。

①溶接類似の技術として,ろう付があり,これの熱源として ①作为类似焊接的技术,有钎焊,作为钎焊(这)的热源,

電子ビームを使うなどが可能である。②深溶け込み等の特性は 能使用电子束。 ②不需要深溶融等的特性,

必要ないが、微小なスポット径と高いパワー制御性から熱影響 但由于微小焊接点径和高功率控制性、<u>縮把热影响范围</u> 可以

範囲を小さできる。 できる。 できる。 複雑な形状にも高速ビーム偏向で適 (変)小, 対复杂的形状也。 利用高速射束偏向 有能够

切な熱入力を行**た**えるという利点がある. 进行适当热輸入的利点。

- 2.1.3 電子ビーム溶接機
- 2.1.3 电子束焊接机

①電子ビーム溶接機は,高電圧型と低電圧型に大きる分別で ①电子束 焊接机, 大体分为高电压型和低电压型,

70, 高電圧型は 150kV程度, 低電圧型は 60k V程度の加速電 高电压型 A 150kV左右 B 1, 低电压型 A 使用 60kV A← ✓

圧を用<mark>いる</mark>. ②歴史的に, 高電圧型は電子顕微鏡のパワーアッ 左右的 B 加速电压 。②历史上, 高电压型是电子显微镜提高

プレたもので、ビーム径を小さできる。③低電圧型は電圧が 功率的装置、 把射束径能(変)小。 ③低电压型 电压 低い分,取り扱いが容易で、X線のエネルギーが低い点がメリ 低(的状态)、处理容易、X射线的能量低(之点)是长处。

ットである。<br/>
④溶接に関する限り、どちらの型でも支障はない<br/>
④只要是关于焊接、<br/>
无论什么型号、好象都没有障碍。

## ようである

一ムを出して溶接。る非真空型溶接機も開発され、数は多い 射出电子束 焊接 的非真空焊接机、数量不多、

ないが、実用化されている。②電子銃部は電子の加速やフィラ 但 实用化了。 ②电子枪部、孤加速电子和 为了 メントを加熱 ため真空を保持 る必要があるので、多段 加热钨丝、 因为有必要保持真空 所以、一边

差動排気をしながらオリフィスを通じて電子ビームを空気中 进行多级差动排气,一边 通过气孔 把电子束 射到空气

に出<u>うるのである</u>. 中。

①材料寸法の制限などを克服器 る別の手段として, スライデ ①作为克服材料尺寸的限制等的其他手段, 個用滑动触点,

イングコンタクトで真空度を保持しながら材料を真空室内へ 一边保持真空度, 一边把材料 有 送进、拉出于真空室内

送り込み, 引き出す方法が ある. ②この方法で実用化 的方法。 ②作为用这种方法实用化的

例として CERN (欧州原子核研究機構) に設置されるミューオ 例子, 设置在 CERN (欧洲原子能研究机构) 有

ン検出器用超伝導マグネット (Compact Muon Solenoid, CMS) 用于  $\mu$  子检出器用超传导磁体 (Compact Muon Solenoid, CMS)

の超伝導コイル線に用いる。 た補強材溶接がある. 的超传导线圏 线 的増强材料焊接。

①超伝導線はNbTi と銅の線材を純アルミニウムで覆って

包覆。

①超传导线 把NbTi和铜的线材 用纯铝

②ところがこれだけではコイルにかかる力に耐えるれ ②但是, 只用这个 因为不能承受施加到线圈上的力,

ないので、強力アルミニウム合金の補強材を溶接置る必要が 所以 有必要焊接强力铝合金的增强材料。

ある. ③この溶接に図1略)に示<mark>減</mark>ように電子ビームが用<mark>いる</mark> ③在这种焊接中<u>縮在图1</u>像所示那样 使用电子束。

② (④寸法精度要求が 0.05mm と高 (◎), 溶接深さも 20mm (④尺寸精度要求 高为 0.05mm, 焊接深度也有 20mm)

以上あり、電子ビーム溶接以外では困難な仕事である. 以上、 用电子束 焊接以外(的方法),是困难的工作。

①直径 14m, 長さ 21.6mという巨大なマグネットに使う, コ ① 開于直径 14m、长 21.6m 的巨大磁体 因为是

イル状に巻く線材なので、その長さは 2600mに及 ②そこで 巻成线圏状的线材、所以 其长度达到 2600m。 ②因此

正式出し続いることが必要である。 ③また, 真空室への入出部 连续稳定射出。 ③此外, 有必要弄清楚对真空室的出入部

#### 2.2 電子ビーム穴あけ

#### 2.2 电子束开孔

①電子ビームによる深溶け込み時には材料内部に細く深い

①在通过电子束进行的深融合时, 在材料内部形成细而深的

穴が形成**されている**. ②電子ビーム照射を止**める**と, 周囲の溶孔。 ②如果停止电子束照射, 那么 1 周围

融物が穴に流れ込んで凝固するため穴が埋まるが、溶融物の一 的熔融物流到孔里 因为 凝固,所以填埋了孔,但 因为

部は吹き飛行されたりするので、浅い穴が残ることが多い、吹走了熔融物的一部分、 所以 往往留下浅孔。

①より積極的に溶融物を外部に放出する手段を講じると細

① 建更积极地把熔融物 如果讲究 放出到外部的手段,那么

で深い穴をあけるとができる。②具体的には穴あけるれる 能开细而深的孔。 ②具体地, 在开孔 的

ワークの下にバッキング材として蒸気圧の高い材料をおく. 工件下面, 作为衬垫材料, 放置蒸气压高的材料。

③ビームがワークを貫通したバッキング材を気化した。その ③射束一贯通工件, 就把対垫材料汽化,

蒸気圧で溶融物を吹き飛きが 用其蒸气压吹走熔融物。

①電子ビームは連続ビームではなく、パルスビームを用版,

①电子束 不是 逐连续射束, 使用脉冲束,

穴径と穴深さは、ビーム電流とパルス幅で制御する. 孔径和孔深 用射束电流和脉冲幅 控制。

①電子ビーム穴あけの特徴は、加工速度が速しことである。 ①电子 東 开孔 的特征・加工速度 是 快。

度は除去るべき材料の量におおむね反比例でので、穴が大きれ対な除去的材料的量 因为大体(成)反比例、所以

②なるにつれ速度は低下する. ④また, ビームを照射する ↑ 孔 随着 变大,速度降低。 ④此外, ↑ 只照射射束 因为

だけで穴があくので、斜めの穴があけられ、割れを生むとよう 开孔、所以 能开斜孔, 対像产生裂纹那样

な材料以外のほとんどの材料に穴あけができる. 的材料以外的大部分的材料 都能开孔。

①図2(略)に穴あけ可能な範囲を示し、②小さな穴を

①在图 2 表示可能开孔的范围。 (

多数, 高速にあけるれるという特性を生かった。, フィルタの製 灵活运用能多数、高速开小孔的特性,

### 2.3 電子ビーム表面改質

## 2.3 电子束 表面改质

①電子ビーム表面改質の種類としては、材料の固相変態硬化

①作为电子束表面改质的种类,A↑ 材料的固相变态硬化

である電子ビーム焼入れ,材料の溶融と急速凝固による組織の 的电子束 淬火、通过材料的熔融和急剧凝固形成的组织

微小化、ポーラスな表面層の緻密化、固溶限を越<mark>え</mark>た固溶とい 微小化、疏松表面层的致密化、<u>A是</u>目的在于超过固熔限度

った非平衡現象などを狙う電子ビーム溶融処理,溶融処理の一 的固熔这种非平衡现象等的电子束 熔融处理、熔融处理的一

部ではあるが、凝固部分を非晶質化 ることを狙いとするグ 部分, B 1 以非晶质化凝固部分 为目标的抛光、

レージング、溶 た部分に合金要素を添加して混合 る電子 在熔化的部分 添加合金要素 而混合的电子

ビーム合金化,溶かした部分に加えた固体を溶融でしまった。 東合金化、 不完全熔融添加到熔化的部分的固体

ないで、そのまま母材に混入した状態とする電子ビーム粒子 而原封不动地作为混入到母材的状态的电子束粒子注入、

注入、母材が溶るないか、わずかしか溶けないようにして、母 不熔化母材 或者 使之只溶化一点点 而 在母材

サ上に添加材の層を作る電子ビームクラッディング等がある. 上 B有 形成添加材料层的电子束包层等。 ①電子ビームによる表面改質の具体的な方法は、上記のいず ①通过电子束进行的表面改质的具体方法, 在上述的任何

れの改質法においても同じできる。②改質したい部分に、適当的改质法中 都同样。 ②在想要改质的部分、把适

な強さと形の電子ビームを,適当な時間ただ照射**じ**て,すぐ止 当强度和形状的电子束, 只照射适当的时间 而

めるだけである。 ③材料を添加する改質の場合は,事前に改質 马上停止。 ③添加材料的改质的时候, 在事前在想要改质

したい場所に添加材料をおいで、3~か、フィーダを使って電子 的场所 放置添加材料, 或者 使用进给器,而和照射

ときには、電子ビームを照射しながら、電子銃あるいは改質と 时候、 一边照射电子束、 一边 移动电子枪或者改质

### る材料を移動 的材料。

- ①熱的な表面改質では、通常加熱とともに冷却が必要
- ①在热表面改质中, 通常与加热的同时 需要冷却。
- ②しかし, 電子ビーム表面改質においては, 通常, 冷却装置は ②但是, 在电子束表面改质中 通常, 不设置冷却装置。

設けられない。③電子ビームの照射された改質部分以外の材料 ③电子束照射的改质部分以外的材料,

は、冷念た状態なので、熱伝導による冷却が自動的に行**われる**。 因为是冷的状态、所以 自动进行通过热传导的冷却。

④各種解析によると、この冷却速度は、通常、きわめて速い。 ④根据各种解析 , 这种冷却速度 通常 极 快。

⑤そこで、焼き入れが可能である。

⑤因此, 能淬火。

①電子ビームによる表面改質の特徴としては、まず、改質が ①作为通过电子束进行的表面改质的特征, 首先 是局部

局部的に行った。 である. ②パワー密度が高いので、熱伝 进行改质。 ② <u>プロー密度</u> 因为高,所以 通过

導で熱が逃した。より速く熱を供給できる。③そこで、表面のビ 热传导極比散热・迅速 能 供给热。 ③这样, 能只加热

ーム照射点付近のみが加熱できる. ④この結果, 改質部分の材 表面射束照射点附近。 ④这一结果, 能得到兼具改

料特性と母材特性とを合わせ持った材料が得**じ**れる。 ⑤ さらに、 质部分的材料特性和母材特性 的材料。 ⑤特别是

材料表面全体を同じように改質<br/>
で表される。<br/>
た場合と比<br/>
である。<br/>
材料全体<br/>
和 同样改质材料表面全体的情况<br/>
相比、<br/>
細把作为材料

場合に有効である。

①次に改質速度が速いことがあげられる。②通常、数十秒 ①(在)其次、配改质速度能举出快的特点。②通常配从数十 ← ← ← ← ← ← ← ← から数分で改質が終える。③従来の油焼入れなどと比えれば、

瞬時に焼入れできる。 ④そこで、改質工程をフィンに組み込む 在瞬间完成淬火。 ④因而, 把改质工序能组装到生产线。

ととができる.

①このほか、電子ビームの特徴として、直線状の電子ビーム ①此外、 作为电子束的特征, 如果是能照射直线形的

を照射できるところなら、複雑な形状でも、表面改質可能 电子束 的地方、那么 即使复杂形状也 能表面改质。 ②逆に目に見えない陰の部分,細長い円筒の内部等は改質 ②反之在肉眼不能看见的阴影部分、細长圆筒的内部等

できない. 不能改质。

> ①また,溶接と同じて,電子ビームの出力やビームの照射位 ①此外,与焊接同样, 因为能电控电子束的输出和射束的

置を電気的にコントロールできるので、精密、高速なコントロ 照射位置、 所以 能精密、高速控制。

ールが可能 ②このため、表面改質位置や表面改質深さ ②因此、表面改质位置和表面改质深度

が、精密かつ高速にコントロールできる。③そして、原則 能精密并且高速控制。 ③而且、作为原则、

として, 真空中で表面改質 が必要 が必要 ( ) 2 . ④ そのため, ↑ 在真空中 需要 表面改质。 ④ 因而,

酸化,窒化等の悪影響が少な、クリーンな表面が得られる。 氧化、氮化等的负面影响小, 能得到清洁表面。

⑤反面,材料寸法に制限があり、ツーリングが厄介であり、排 ⑥反之,在材料尺寸上有限制, 工艺装备麻烦,

気時間が必要 . ⑥また,蒸気圧の高い元素の含有量 需要排气时间。 ⑥此外,往往減少蒸气压高的元素的含量。 が減少することがある.

①エネルギー効率が非常に高い、省エネルギー型の表面改質

①編能量效率 非常 高的、 是 省能量型的表面

法である. ②電気から電子ビームへの変換効率は90%以上と高 改质法。 ②从电气 向电子束的变换效率为90%以上,是高

効率である。③さらに、材料表面での反射も少なが、電子ビー 效率。 ③特别是 在材料表面的反射也小, 电子

ムのもつエネルギーの大部分が材料に投入される. 束具有的能量 的大部分 都投入到材料。

①電子ビームによる表面改質においては、溶接のように深溶

け込みが要求**されること**はあまりなく、ビームの断面内のパワ 要求深融合、 射束断面内的功率分布

一分布や, 材料表面上の場所に対**が**るパワー配分などが重要 和 对于材料表面上的场所 的功率 分配等 变为

となる. ②このため、電子ビームの偏向が大量な役割を受け持 重要。 ②因此, 电子束 的偏向 往往担负很大作用,

ことが多く、コンピュータに制御されていることが多い。 12 被计算机 往往 控制。

- ① 電子ビームの横断面内のパワー分布は、通常ガウス型
- ① 电子束 横断面内的功率 分布 通常 因为是

であるため、 電子ビームの中央部が当たった所と、周辺部が 高斯型、所以 <u>↑电子束</u> 中央部照射的地方和周边部 在

当たった所で、投入パワーが異なり、不均一な加熱となる。② 照射的地方 投入的功率不同, 变为不均一加热。 ②

これを避けるためには、偏向を利用して、電子ビームを 为了避免这(种情况) 利用偏向、 高速振动电子束、

高速に振動させ、あたかも、より均一なパワー密度分布を持つ 就像 使之具有更均一的功率密度分布

ームの断面形状を長方形や円などある程度自由に変**といる** 的断面形状, 能一定程度自由地变为长方形或圆等。

④また、単に均一にするだけではなく、目的に応じて見かけの ④此外、不仅仅使之简单均一、根据目的(不同)

パワー密度分布を変化される. 能变化表面的功率密度分布。

次の位置まで高速に移動し、 そこでまたある時間照射**する**、 高速移动到下面的位置, 在那里 再 照射一定时间,

形状の中を照射点で埋**めること**ができる。④照射時間を 形状的中间,用照射点<u>能</u>填埋。 ④在略长掌握照射时间

長めにとった点では投入パワーが大きくなるし、短めの点では的点上 投入功率 変大, 在略短的点上

投入パワーが小さるなる. ⑤照射点の位置と照射時間を 投入 功率 変小。 ⑥通过编程照射点的位置和照射时间,

プログラム・こで、見かけのビーム断面形状とパワー密度 把表面的射束 断面形状和功率密度

とを、アナログ方式よりもさらに自由に変化される. 通过模拟方式 也 能 更自由地变化。

①なお、電子ビーム表面改質機は、電子ビーム溶接機が

①此外,电子束 表面改质机, 大体原样使用电子束

ほぼそのまま使用されている。②特に表面改質用のマシンとさ 焊接机。 ②特別是作为表面改质用的机器,

れているものは、上述のように電子ビームの偏向系に工夫が凝 像上述那样,在电子束的偏向系统上下工夫。

#### らされている.

①電子ビーム焼入れはトラック用ディーゼルエンジンのS ①电子束 淬火, 适用于运货汽车用柴油机的S

CM435H材タペットに適用**とが**,電子ビーム合金化は小型デ CM435H材质阀门, 电子束合金化, **個**在小

ィーゼルエンジン用アルミニウム合金製ピストンの, ピストン 型柴油机 用铝 合金制 活塞的 活塞

リング溝部周辺に銅を合金化したという実用例がある. 环沟部周边上, 照把铜 有 合金化的实用例。

#### 3. 電子ピーム加工の興味深い研究動向

3. 电子束加工的兴趣浓厚的研究动向

①近年の電子ビーム加工に関係る研究・開発の中から、興味 ①从关于近年的电子束加工 的研究、开发中,

深いと思うれるものを選び概観する. 选择认为兴趣浓厚的项目 简略说明。

① 真空を必要とするということが電子ビーム溶接の広い

① 以真空为必要, 从 妨碍在电子束焊接的广泛

分野での利用を妨った。という観点から、非真空型電子ビー 领域的利用 的观点(看)、 #非真空型电子束

ム機の開発や、その加工への応用に関**う**る研究・開発が、特に 机的开发和 <u>关于</u>对其加工的应用 的研究、开发 主要 ドイツを中心にしてなされている。②真空外では溶接深さも小以徳国 为中心 进行。 ②在真空外,焊接深度也

でからでは、それでも深溶け込みは可能である。 ③また、一般 で小、但 尽管如此 也可以深融合。 ③此外、

に非真空型は出力が大きいので,溶接速度が高速になる. 一般非真空型输出因为大,所以 焊接速度变为高速。

①溶接材料の真空による寸法制限をなくす目的で,非真空型 ① 在消除由焊接材料的真空造成的尺寸限制的目的上,与非真空

・とは異<mark>なり、溶接する材料を真空室の一部に使</mark>るという、ユニ型不同、<u>化把焊接的材料</u> 有 用于真空室的一部分的、

ークな可搬型電子ビーム装置の提案がある. ②底のない真空室 独特的可移动型电子束 装置的提案。 ②把没有底的真空室

3 せる. ③溶接しながら真空室を材料上で牽引する. ④溶接ビ③一边焊接一边把真空室在材料上牵引。④ 焊接飛珠 因为

- ードが材料表面上に出るのでこれを避<mark>め</mark>る工夫が重要**と**。 落到材料表面上, 所以避免这种情况的方法很重要。
- ① 電子ビームの加速電圧を高い 1 でいると、材料に衝突 ①如果提高电子束的加速电压, 那么 在材料上冲突

い加速電圧の電子ビームを用**い**た加工の研究が行**われ**ている. 高加速电压的电子束・ 的加工 研究。

- ③溶接, 焼入れ, 合金化, 衝突硬化, 溶融処理, クラッディン ③用于焊接、淬火、合金化、冲突硬化、熔融处理、包镀、

加速電圧の加工と比較,質的に大多な違いがあるという報告は 加速电压的加工 比较,低质的方面, 好象没有看到 有大的

見あたらないようである. 差异的报告。

については、電子ビーム溶接の研究発表もぼつぼつ出てきない 也零星地看到(出来)发表电子束焊接的研究。 的电子束 加工, 以电子束 的能量

熱エネルギーとして材料に与えるものであった。②電子ビーム 作为热能 给与材料。 ② ① 像电子束硬化

キュアリングのように熱エネルギー以外の形で加工に使った 那样, 以热能以外的形式 有主张 用于加工

全主張する研究がある. ③それによれば,工具用超硬合金に電的研究。 ③据此, 在工具用超硬合金中

子ビーム処理を行うと、空孔の減少、焼結粉末に起因露る粒界 若进行电子束处理、则 1減少空孔、消灭起因于烧结粉末的粒界、

の消滅,新心い W-C-Co 相の生成が起こり耐摩耗性及び耐熱性产生 生成新的 W-C-Co 相(等效果),提高耐摩耗性和耐热性。

が向上する。 ④この効果は通常の加熱では得られず、電子ビー ④这一效果 <u>極在通常的加热中</u>不能得到,通过

ム照射効果によって発生。 ⑤ この原因として, 電子ビーム 电子束照射效果 而产生。 ⑤作为这一原因, ⑧ 电子束照射

照射が材料平衡成分,拡散反応速度及び核生成の変化を起 认为引起材料平衡成分、扩散反应速度以及核生成的变化。

と考えている.

#### 4. おわりに 4. 结尾

①電子ビーム加工には、レーザ加工という強力なライバルが ①在电子束 加工中, 有激光加工这一强有力的竞争对手。 ある. ②溶接ならば鋼系材料の薄板溶接のように. ②如果是焊接,那么像钢系统材料的薄板焊接那样, 能用激光 できるものはレーザでという方向である. ③非真空で加工でき 是用激光 的方向。 ③ 吊非真空能加工 るとと、出力が小さいとレーザ機器の方が安価であるのがそ 和 翻输出 如果 小 那么激光器(的方面)便宜 の理由である。 ④一応住み分け、 一次が、その境界は流動的 但 其界线 是流动的。 ④大体上各立门户, 是其原因 である. ⑤レーザ溶接は溶接深さを拡大しているし、いままで ⑤激光焊接 扩大了焊接深度, 在以往 レーザの独擅場であったろう付に電子ビームが進出している. 激光 的独占舞台 的 钎焊中, 电子束打进去了。 ①競争の中から、 技術的な高度化がはかられているう 因为能够衡量技术方面的高度化, ①从竞争之中, から、これは歓迎がべきできるう、②何しろ、電子ビーム ② ↑ 总之,无论电子束, 所以 这应该欢迎。 にせよ、レーザにせよ伝統的な加工法からみがし、

从传统的加工法看,

,まだまだわ <sub>还</sub> 因为 ずかしか使**ったいないのだから**. 只使用了一点点。 (摘自《精密工学会志》2001--9; 图表略)

#### 原文

電子ビームの高エネルギー加工への応用 岩田 篤

①機械・電子部品類の加工や表面改質等の材料処理の分野で、電子ビームの用途として最も多いのは溶接である。② 日本における電子ビーム加工のうち、溶接の割合は9割以上と思われる。③電子ビーム溶接の最大の特徴は、他の溶接法と比べて、溶け込み深さがはるかに大きいことである。④そのため、厚板をワンピスで溶接することが可能である。

①電子ビーム穴あけ、表面改質も実用化されている.

①加工という範ちゅうに入れるかどうか疑問であるが、電子ビーム溶解として、高融点材料や、チタン等の酸化されやすい金属の精錬にも用いられている。②発生する材料の蒸気を利用した電子ビーム蒸著法もある。③また、電子ビームキュアリングとして、重合、架橋などの電子ビームがもつ化学的な効果を利用した印刷や塗装後の硬化にも用いられ、あるいは滅菌など

还是激光,